LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND PRODUCTION THEREOF

Publication number: JP3141325

Publication date:

1991-06-17

Inventor:

SHIMADA YASUNORI; SAITO HISAFUMI; UJIMASA

HITOSHI

Applicant:

SHARP KK

Classification:

- international:

G02F1/13; G02F1/1343; G02F1/136; H01L29/786;

G02F1/13; H01L29/66; (IPC1-7): G02F1/13; G02F1/136

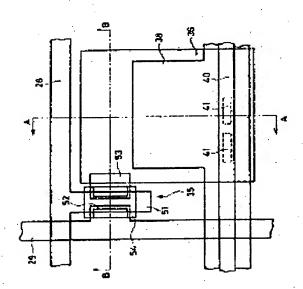
- european:

Application number: JP19890170808 19890630 Priority number(s): JP19890170808 19890630

Report a data error here

Abstract of JP3141325

PURPOSE:To decrease the time constant of a storage capacity electrode constituting an additive capacity and to improve a charging characteristic as well as to improve display characteristics, such as contrast, by further connecting an auxiliary electrode having a high electrical conductivity to the storage capacity electrode. CONSTITUTION: The auxiliary electrode 40 having the high electrical conductivity is further connected to the storage capacity electrode 28 constituting the additive capacity. The auxiliary electrode 40 electrically connected to the storage capacity electrode 38 in such a manner decreases the apparent electrical resistance of the storage capacity electrode 38 and decreases the time constant of the storage capacity electrode 38. The charging characteristic of the storage capacity is improved in this way and the display characteristics of the liquid crystal display device are improved. Since the auxiliary electrode 40 is formed simultaneously with the stage for forming a gate electrode wiring 28 on a glass substrate, the liquid crystal device having the auxiliary electrode 40 is produced by utilizing the conventional production process without adding the anew production stage for the purpose of the auxiliary electrode



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

圆日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-141325

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

個公開 平成3年(1991)6月17日

G 02 F

1/136 1/13

500 Ĭ Ŏ Ĭ 9018-2H 8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全12頁)

会発明の名称

液晶表示装置およびその製造方法

顧 平1-170808 创特

20出 題 平1(1989)6月30日

四発 明 者

康

尚

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

@発 明者 斉 藤 史

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

仁 志 個発 氏 政

島

田

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

の出 願 人 シャープ株式会社

四代 理 人 弁理士 深見 久郎 外2名

1. 発明の名称

被品表示装置およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- スイッチング糸子を介して絵楽電極に 両依信号を印加することにより被品層を駆動させ て画像を表示する液晶表示装置であって、

所定の距離を隔てて対向配置される第1基板お よび第2从板と、

前記第1基板において前記第2基板と対向する 主面上に形成された岩積谷量電極と、

前紀署結容量常極の上面に形成された絶録膜と、 前紀絶縁膜の上面に形成された絵衆電極と、

前記第1基板の前記主面上に形成され、一方の 電極が前記絵業電極と接続されるスイッチング素 ¥ Ł .

前記第2法板において前記第1法板と対向する 面上に形成され、前記書教容益電極と電気的に接 続される対向電極と、

前記絵楽電極と前記対向電極との間に形成され

た液品脳と、

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

前記書積容量電極に電気的に接続される補助電 様とを聞えた、液品表示装置。

(2) 互いに対向する1対のガラス基板の一 方側に、海睒トランジスクと、この浮膜トランジ スタに抜続される絵楽電極とを備え、さらに前記 絵素電極と前記一方側のガラス基板との間に絶縁 進を介して形成された姿績容量気振と、この容績 容量電極に接続される補助電極とを備えた液晶表 示装置の製造方法であって、

前記ガラス芸板の主表面上に導電局を形成する 工程と、

前記母電脳を所定の形状にパターニングするこ とによって前記薄額トランジスタのゲート铝極と 前記補助報極とを同時に形成する工程と、

前記ゲート電極および前記補助電極が形成され た前記ガラス基板の表面上に書積容量電極を形成 する工程と、

前記書符容量電極の表面上に絶録膜を形成する 工程と、

特開平3-141325(2)

前記絶縁の表面上に絵楽電極を形成する工程とを備えた、液晶表示装置の製造方法。

(3) 互いに対向する1対のガラス基板の一方側に、機関トランジスタと、この構践トランジスタと、この構践トランジスタに接続される絵本電極とを観え、さらに前記絵本電極と前記一方側のガラス基板との間に絶録機を介して形成された番級容量電極と、この審疑容量電極に接続される補助電極とを構えた液品表示装置の製造方法であって、

前紀ガラス基板の主表面上に蓄積名量電極を形成する工程と、

前記審校客屋電極の表面上に第1絶縁機を形成 する工程と、

前記審教容量電極の表面上に位置する前記第1 絶縁限の領域に選択的に関口部を形成する工程と、 前記第1絶縁膜の表面上および前記関口部の内 部に真電医を形成する工程と、

前記導電路を所定の形状にバターニングすることにより前記機機トランジスタのゲート電極と前記機助がある工程と、記載助電機とを開時に形成する工程と、

表示が可能であり、テレビジョンなどに次用化されている。 絵素電極を選択駆動するスイッチング 水子としては、TFT (浮騰トランジスタ) 水子、 MIM (金属一絶緑酸-金属) 水子、MOSトラ ンジスタ紫子、ダイオード、パリスタ等が一般に 用いられており、絵葉電極とこれに対向する対向 電極間に印加される電圧信号をスイッチングする ことにより、その間に介在する被晶の光学的変調 が表示パターンとして視認される。

第7A図は、上記のようなアクティブマトリクス 活板を用いた被品表示装置の断面斜視圏であり、第7A図の切断線 C-Cで示す部分の矢視圏であり、第7C図は、第7B図の切断線 D-Dで示す部分の等価回路圏である。

第7A図を参照して、アクティブマトリクス型 被品表示装置は、TFTが形成されるTFT側基 板21と、TFT側基板21に対向した位置に設 けられた対向電極側基板22と、TFT側基板2 1と対向電極側基板22との間に挟まれた液晶階 26とを含み、液晶層26の外周部はシール樹脂 前記補助電極が形成された前記第1**和録**膜の表面上に第2絡録膜を形成する工程と、

前記第2絶縁機の表面上に絵楽電極を形成する 工程とを備えた、被品表示装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

[従来の技術]

従来より、被品表示装置においては、マトリクス状に配列された表示絵楽を選択することにより瞬面上に表示パターンを形成している。表示絵楽の選択方式として、個々の絵楽を独立した電極で配列し、この絵楽電極のそれぞれにスイッチング 素子を連結して表示駆動するアクティブマトリクス駆動力式があり、この方式は高コントラストの

27でシールされている。 TFT側基板21に は、TFTのゲート電極に信号を伝達するための 遊数のゲート電極配線28と、ゲート電極配線2 8に交わる方向に複数個接続されTFTのソース 電極に映像信号を伝達するためのソース電極配線 29とが形成されている。複数のゲート電極配線 28は複数のゲート電板場子30にTFT側基板 21の一方の蟷部で接続され、複数のソース電極 配線29は、複数のソース電極端子31にTFT 何基版21の始節で技統されている。対向電極側 基板22には対向電極32が形成され、対向電磁 32に与えられる常正は、対向常振32と増子の 接続坩握33を介して、TFT側装板21の蟾郎 に対向電極端子34から供給される。なお、TF T35は複数のゲート電極配線28と複数のソー ス電極配線29との各交点に設けられる。

第7日図を参照して、TFT側基板21上に形成された複数の絵楽電板36と対向電板22側基板上に投けられた対向電極32とが互いに配向機37と被品版26を挟んで対向している。

特閒平3-141325(3)

第7C図を参照して、ゲート電極配線28とソース電極配線29との交点にTFT35が形成される。TFT35のゲート電極はゲート電極配線28に接続され、ドレイン電極は絵米電極36に接続される。

次に被品表示における電気的な動作について説明する。ゲート電極配線28にゲートのオンの電圧信号が印加され、そのゲート電極配線28に接続されたTFT35がすべてオン状態になる。ゲートのオン信号に同期した映像信号による電圧がソース電極配線29を介して各絵楽電攝36に印加される。TFT35のゲートのオフ信号が印加され、TFT35がオフ状態になっても、TPT35のオフ抵抗と被品セルの容量で決まる時で数の間、表示電極に蓄えられた電荷は保持される。このように、次々とゲート電極を走査していくことにより、画面に映像を映し出すことができる。

第8図は、ゲート電極配線28とソース電極配線29との交点に設けられた1つのTFTと、そのドレイン電極に接続された絵楽電極36との等

価回路図であり、第9図は、TFTの概略平面図である。第8図、第9図を参照して、TFTのゲート電極51とTFT側基板上に形成されたドレイン電極53との間に相互に重なる部分S1が生じ、その結果、ゲート電極51とドレイン電極53との間に図示のような寄生容量Cgaが形成される。今、絵業電極36と対向電極32との間の液晶の容量をCacとすると、TFTのドレイン電極53の電位は次式で示すようにシフトする。

$$V \rightarrow \mathcal{T} + \frac{C_{9}}{C_{9}} + \frac{C_{4}}{C_{4}} \times V \mathcal{T} - F$$

(Vゲート:オン信号とオフ信号の電位差)

以上のように、TFTはゲート電極51とドレイン電極53との間にCgdを持つため、ゲート信号がオン信号からオフ信号に変わると、オン信号とオフ信号の電位差が寄生容量Cgdと液晶セルの容量C。cの比により分割され、これによりドレインの電位すなわち給素電極の電位が上式のVシフトに示した分だけシフトする。

この欠点を観和するために、第10図に示した

ように器符容量で、を付加し、液品容量を見かけ 上大きくする手法がとられている。このとき、T FTのドレイン電位のシフトであるVシフトは、 次式で示すように小さくなる。

$$V \rightarrow 7 + -\frac{C_{9 d}}{C_{9 d} + C_{8} + C_{8 c}} \times V - +$$

この審積容量C:を有しているアクティブマトリクス基板の構造が第11A図ないし第11D図に示されている。第11A図はアクティブマトリクス基板の平面構造図であり、第11B図は、第11A図の切断線E—Eに沿った方向からの断面構造図、第11C図は切断線F—Fに沿った方向からの断面構造図および第11D図は切断線G— Cには審積容量である。まれている。をして、この蓄積容量であるとと数字では、この蓄積容量である。とがゲート絶縁は39を包み込むように形成を増入る。さらに、蓄積容量で振38は対向電極増子34に接続される。このような構成により審積容量で

"38と結案電極36との間に形成される蓄積容量 C:が結案電極36と対向電極32との間の被品 の容量C: c と並列に形成される。

次に、この密数容量を超えたアクティブマトリクス基板の製造方法について説明する。第12A 図ないし第12D図は第11B図に示した断面構造の製造工程図であり、第13A図ないし第13 E図は第11C図に示した断面構造の製造工程図である。まず、第12A図および第13A図に示すように、TFT側接板21の表面上にゲート電極記録28およびTFTのゲート電極51を一体的に形成する。

次に第128図および第138図を参照して、 さらにTPT側茲板21表面上に透明専地膜である!TO(Indium-Tin-Oxide: 酸化インジウム・スズ)の蓄積容量電極38を所 定の形状に形成する。

その後、第12C図および第13C図に示すように、TFT側は板21の表面上にゲート絶縁膜39を形成し、ゲート電極配線28および器数容

屋出版38などの表面上を取う。次に、TFTの 製造工程に移る。TFTのゲート電極51の表面 上にゲート絶隷膜39を介して半導体码54を形 成する。

そして、第13D図に示すように、半導体層54の表面上にソース電極52(ソース電極配線29の一部により構成される)およびドレイン電極53を形成する。

その後、第12日図および第13日図に示すように、TFT側基板21の表面上を覆うゲート絶縁版39の表面上の所定領域に絵業電極36を形成する。

以上の工程により審積容量を備えたアクティブ マトリクス基板が製造される。

[宛明が解決しようとする疎逝]

ところが、従来の液品表示装置では、蓄積容量 電極38は、上記のように「TOなどの透明専電 膜で構成されている。「TOの比低抗は1000 μΩcmであり、たとえばゲート電極材料によく 用いられるタンタル(Ta)の比抵抗80μΩc

子を介して粉索地極に歯配信号を印加することにより被品層を駆動させて対向配置される第1 基板 および節 2 基板と、この第1 基板にお殺容はにおびの自動を表示するものである。 および節 2 基板と、この第1 基板にお殺容はにお殺容はにおいて、一方の上に形成された絶縁と、第1 基と 投稿 では、 一方のと、 第1 基と 投稿 では、 第2 本の では、 第2 本の では、 第2 本の では、 第4 本の では、 第5 本のでは、 第5 本の

また他の発明は、互いに対向する1対のガラス 基板の一方側に消膜トランジスタと、この消膜ト ランジスタに接続される絵米電極とを備え、さら に絵米電極と一方側のガラス基板との間に絶縁膜 を介して形成された器数容量電極と、この器数容 量電極に接続される船助電極とを備えた液晶表示 装置の製造方法であり、以下の製造工程を備えて 而と比較しても高抵抗である。このために、液品表示袋室が大型化するにつれ審積容量電極38が長くなることにより電極としての電気的抵抗が高くなる。そして、審積容量で、の時定数が大きくなる。このために、オン信号が印加されている間には、審積容量で、に十分な電荷の審積が行なわれず、またオフ信号が印加された場合、審積された電荷が放地される際の立上がり速度が遅くなりコントラストの低下原以となるなどの問題が発生する。

また、液品表示 整型の表示 画面の 高精 組化を行なう場合には、ゲート配線の 本数が 240 本から480 本さらには1000 水以上に 増加する。この場合、1つのゲート 地極に 印加されるオン 低号の時間がゲート 本数に 反比例して 短くなる。したがって、 器 数容量 C , の時定数を 小さくする 必要があり、この場合にも 審積容量 電極の 電気的な 高低抗がこれを 知害するという 関節がある。

[課題を解決するための手段]

本発明による液晶表示装置は、スイッチング業

- いる- - --

- A. ガラス基板の主表面上に専電船を形成する工程。
- b. 羽電船を所定の形状にパターニングする ことによって薄膜トランジスタのゲート電極と補助電極とを同時に形成する工程。
- c ゲート電極および補助電極が形成された ガラスは板の表面上に審積容量電極を形成する工 程。
- d. 警技容量電板の表面上に絶録機を形成する工程。
- e. 絶縁膜の表面上に給素電極を形成する工程。 また、さらに他の発明による液晶炎示装質の製 造方法では以下の工程を窺えている。
- t, ガラス基板の主表面上に岩額容益電機を 形成する工程。
- g. 蓄数容量電腦の表面上に第1絶縁膜を形成する工程。
- h. 審教容量電極の表面上に位置する第1億 最長の領域に選択的に関口部を形成する工程。

- 第1絶縁膜の表面上および関口部の内部 に遊び届を形成する工程。
- j. 尊電脳を所定の形状にパターニングする ことにより海路トランジスタのゲート電極と補助 常様とを開時に形成する工程。
- 補助電極が形成された第1 絶縁膜の表面 上に第2絶縁膜を形成する工程と、
- 第2絶疑膜の表面上に絵本形極を形成す る工程。

[作用]

舞器容量電腦に電気的に捻続される補助電腦は、 見かけ上の蓄積容量電極の電気的抵抗を低減し、 審私容量電極の時定数を小さくする。これにより、 蓄積容量の光電特性が向上し被品表示装置の表示 特性が改善される。

また、補助出版はガラス基板上にゲート出版配 線を形成する工程と同時に形成される。これによ り、補助銀練のための新たな製造工程を付加する ことなく従来の製造工程を利用して補助電極を確 えた液晶表示装置を製造することができる。

36に接続されている。 特に第10図を参照して、 TFT35はTFT何装板21多両上に酸化粧粒 膜55を介してゲート電艦51が形成されている。 ゲート電極51の表面は脳極酸化膜56に凝われ ている。さらに、ゲート電極51および酸化絶縁 膝 5 5 の 表面 トにゲート 放化膜 3 9 が 形成されて いる。またゲート電極51の上部に位置するゲー ト酸化数39の表面上には半導体層54およびエ ッチングストップ届57が形成されている。 さら に、この半導体層54の上部にはアモルファスシ リコンM58を介して各々分離独立したソース電 極52およびドレイン電振53が形成されている。 さらにゲート絶縁膜39の上面には、その一部が ドレイン電極53の上面をも覆う絵楽電極36が 所定の形状に形成されている。

TFT側は仮21の表面上には酸化絶縁膜55 およびゲート酸化膜39をその両側から包み込む ように給去ば属すらおよび実験容は出属するが形 成されている。そして、この技層構造により蓄積

「北旗網】

以下、本苑明の一実施例を図を用いて説明する。 第1 A 図は、本発明の一実施例による液晶表示 袋屋のアクティブマトリクス基板の平面構造図で あり、第18図は、第1A図中の切断線A-Aに 沿った方向からの斯面構造図、第10回は、同じ く切断線B-Bに沿った方向からの断近構造図で ある。これらの凶を参照して、TFT倒基板21 の表面上には互いに直交する方向に延びた複数の ゲート電極配線28およびソース電極配線29が 配置されている。ゲート電極配線28とソースポ 極配線29の交差部近防にはTFT35が形成さ れている。さらに、このゲート電極配線28とソ - ス電極配線29によって区切られるTFT倒基 板21炭面上の領域に絵楽電板36が形成されて いる。さらに、絵楽電極36とTFT側基板21 表面との関に密数容量電極38が形成されている。

ゲート電極配線28はその一部がTFT35の ゲート電極51を構成し、ソース電極配線29は TFT35のソース電極52に接続されている。

の表面上には平面方向に長く延びた組励電極40 が形成されている。補助無無40は製料の公式紙 38の上部に位置する酸化絶縁膜55中に選択的 に形成された関口部41を介して密数容量電極3 8に技統されている。補助可振40はTFT倒基 板21表面上に行列状に配列された絵楽電板36 に対向して形成された蓄積容量電極38を行方向 ごとに連結するように形成されており、その始部 は対向地磁32(盥示せず)に地気的に接続され ている。この被助ボダムのは低低能の高級状体を 有する企属胰、たとえばタンタル(Ta)などで 構成される。そして、相対的に高抵抗の鬱殺容量 |電38の専電性を補い審額容量の時定数を減少 させる。また。補助電域40の表面にはゲート金 極配線28の表面およびTFTのゲート電極51 の表面と同様に隔極酸化胰56が形成されている。 関極敗化験56は絵楽電攝36と審積容量電攝3 8との間の終線性を確保し降気配圧体性を向上さ せる.

次に上記のアクティブマトリクス 法板の製造方法について説明する。第2A図ないし第2D図は第1B図に示す断面構造の製造工程図であり、第3A図ないし第3D図第1C図に示す断面構造の製造工程図である。まず最初に第2A図ないし第2D図に基づいて説明する。第2A図に示すように、ガラス 基板からなる TFT 側 基板 21 表面上に ITO や SnOz などの透明専宅材料からなる 専電機を機厚 500 A ~ 2000 A程度成蹊し、所定の形状にバターニングして蓄積容量電低38を形成する。

次に第28回に示すように、密数容量電極38が形成されたTFT側基板21表面側にSiO。、TarO。やAlrO,などの酸化絶軽膜55を形成する。この酸化絶軽膜55の腹厚は、SiO。のように比減電率が4と小さい絶锉膜である場合は、1000人程度あるいはそれ以下の厚みであることが望ましい。またTarO。のように比減電率の23~25と高い絶縁膜である場合はさらに大きくても構わない。次に、密積容量電線3

8 の表面上に位置する酸化絶縁膜5 5 領域に所定 の形状の関口部4 1 を形成する。

さらに、第2C図に示すように、酸化絶緑膜55の表面上および開口部41の内部にTaなどの高級極限化性の全域膜を形成し、所定の形状にパターニングする。この工程によりゲート電極配極40を形成する。このパターニング工程は、たが取るである場合にはドライエッチング法により選択性のあるプロセスが可能となる。は、ウェッチング法により選択性のあるプロセスが可能となる。

次に第2D図に示すように、陽極酸化を行なうことにより補助性極40およびゲート電極配線2 8の表面に陽極酸化機56を形成する。たとえば 配線材料としてTaが川いられた場合、陽極酸化 膜56はホウ酸アンモニウム水溶液、クエン酸水 溶液あるいは消石酸アンモニウム水溶液中で陽極

酸化が行なわれ、 TagOgが形成される。以上の工程により第18図に示される断面構造の主要

部分が形成される。

次に第3A図ないし第3D図を用いて第1C図に示されるTFT35の断面構造の製造方法について説明する。

まず第3A図に示すように、上記の第2D図までの工程によってTFT側装板21の表面上に酸化絶縁数55を介してTFT35のゲート電極51およびその表面を覆う関係酸化級56が形成された酸化絶縁数55の表面上に、プラズマCVD法を用いてSiNxからなるゲート絶縁幾39、半導体層54を構成するアモルファスシリコン暦54aおよびエッチングストッパ暦57を構成するSiNx暦57aを順次成長させる。各層の関係は各々3000人、300人、1000人である。

次に抑3B図に示すように、抑2のSiNx層 57aを所定の形状にパターニングし、エッチン グストッパ簡57を形成する。 さらに、第3C図に示すように、アモルファスシリコン暦54 a およびパターニングされたエッチングストップ暦57の表面上にプラズマCVD 法を用いてアモルファスシリコン(n ⁺)を膜厚1000人程度成長させる。そして、このアモルファスシリコン暦58および下層のアモルファスシリコン暦54 a を同時にパターニングし、半導体暦54 およびアモルファスシリコン暦58 を形成する。

さらに、第3D図に示すように、スパッタリング法を用いてソース電極配線材料であるTi、Moなどを全面に堆積し、所定の形状にパターニング工程において、エッチングストップ層57の表面上に形成されたアモルファスシリコン層58も同時にエッチングされ、各々独立したアモルファスシリコン58、58が形成される。このエッチング工程において、東京とグストップ層57がエッチングの終点を規定する。そしてさらに各々独立したアモルファスシリコン層58、58の上面にはソース電極配線2

9(リース電極52)、ドレイン電極53が形成

次に第18回および第10回を参照して、絵楽 低極材料となる1TOをスパッタリング法を用い て全面に堆積し、隣原1000人程度のITO膜 を形成し、所定の形状に加工して絵楽電極36を 形成する。なお、ソース電極記線29のパターン を補強するため、ITO臍は絵楽電極36を構成 する部分以外においてはソース電磁配線29と同 ーパターンに成形加工してもよい。

次に、本意明の第2の実施例について説明する。 第4A図は、第2の実施例による液晶表示装置の アクティブマトリクス基板の平面構造図であり、 第48図および第4C図は各々第4A図中の切断 **終AA-AAおよび切断線BB-BBに沿った方** 向からの斯面構造図である。これらの図を姿脈し て、第2の実施例は補助電極40がTFT側基板 21と審積容量電極38との間に形成されている ことを特徴としている。そして、補助母極40と 審積容量電極38とは直接に接続されている。こ

のような構造においても、第1の実施例と同様に **補助電極40は蓄積容量電極38の導電性を補い、** 蓄積容量の時定数を低減させる。

次に第2の実施例の製造方法について説明する。 第5Aないし第5C図は、第4B図に示す断面機 造の製造工程図である。また、第6A図ないし第 6 D 図は、第4 C 図に示す断面構造の製造工程図

まず、第5A図および第6A図に示すように、 ガラス芸板からなるTFT側基板21の表面上に タンタル(Ta)をスパッタリング法を用いて被 着し、その後フォトリソグラフィ法を用いて所定 の形状にパターニングする。この工程によりゲー ト電極配線28、TFT35のゲート電極51お よび結助気候40を同時に形成する。そして、こ れらの配線層が形成されたTFT倒装板21を1 ~5%程度の酒石酸アンモニウムを含む水溶液中 に浸漬し、所定の陽極酸化工程によってゲート電 極配線28、TFTのゲート電極51の表面に関 極酸化腫56を形成する。

TFT餌は板21の全面にスパッタリング法を川 いてITO膜を形成した後、これを所定の形状に パターニングする。これにより、TFT側拈板2 1 表前上の絵葉を構成すべき位置に補助電極40 の上面を扱うように蓄積容量電極38が形成され

さらに、第5C図および郑6C図に示すように、 TFT側基板21の表面上の全面にプラズマCV D法を用いて窓化硅素 (SiNx) 膜からなるゲ ート絶録膜39を堆積する。さらに、ゲート絶縁 膜39上のゲート電磁51と重なる位置にa-S i (アモルファスシリコン) 層をプラズマCVD 法を用いて形成し、これをパターニングすること によりTFT35の半導体階54を形成する。

さらに第6D図に示すように、ゲート絶経験3 9および半導体脳54上の全面にモリプデン(M o) をスパッタリング法を用いて被殺する。その 後、Mo脳をパターニングしてソース階級29、 TFT35のソース電極52およびドレイン電極

艇5.2とは一体的に形成されている。ソース電板 52はその一部が半導体贈54上の一個部と重な るように形成され、またドレイン常掘53はその -怒が半導体層54の他方の偶都と重なるように 形成される。

> 最後に、全面にスパッタリング法を用いてIT O膜を堆積し、パターニングして給索電振36を 形成する。絵楽電極36はその一部がドレイン電 極53の上部に接するように形成される。以上の 工程により第4B図および第4C図に示される断 面構造を存する被品表示袋筐が製造される。

> このように、上記の製造工程においては、ゲー ト電極配線28、TFT35のゲート電極51お よび補助電艦40は同一の堆積工程およびパター ニング工程を用いて形成される。したがって、従 来の製造工程に対して新たな製造工程を付加する ことなく歯便な製造工程でコントラストの低下な どを生じることなく大型化が可能な液晶表示装置 を製造することができる。

[発明の効果]

このように、本免別による液品表示装置は、付加容量を構成する蓄積容量電極に対しさらに高弱電性を有する補助電板を接続するよう構成したので、蓄積容量電極の時定数が小さくなり光電特性が改善され、コントラストなどの表示特性が改善された液品表示装置を実現することができる。

また、補助電極を打する被品表示装置は、ゲート電極配線と補助電腦とを同一工程において同時に製造するように構成したので、新たな複雑な製造工程を付加することなく容易に表示特性が改善された大型化が可能な液品表示装置を製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1A図は、本発明の第1の支施例による液品 表示装置のアクティブマトリクス基板の平面構造 図であり、第1B図は、第1A図中の切断線A-Aに沿った方向からの断面構造図であり、第1C 図は、同様に切断線B-Bに沿った方向からの断 面構造図である。第2A図、第2B図、第2C図、 第2 D 図は、第1 B 図に示す液晶表示装置の断面 構造の製造工程図である。第3 A 図、第3 B 図、 第3 D 図は、第1 C 図に示す液晶表示装置の断面 構造の製造工程図である。

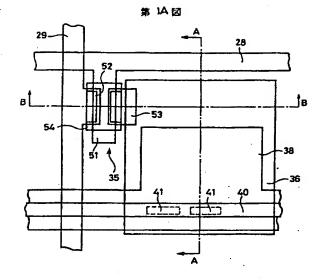
第4A図は本発明の第2の実施例による被品表示装置のアクティブマトリクス基板の平面構造図であり、第4B図は、第4A図中の切断検AAーAAに沿った方向からの断面構造図、第4C図は、同様に切断検BB-BBに沿った方向からの断面構造図である。第5A図、第5B図および第5C図は、第4B図に示す液晶表示装置の断面構造の製造工程断面図である。第6A図、第6B図、第6C図および第6D図は、第4C図に示す液晶炭ー示装置の断面構造の製造工程図である。

第7A図は、従来の液晶表示装置の断面構造組 説図である。第7B図は、第7A図に示す液晶表 示装置の断面構造図である。第7C図は従来の液 品表示装置のアクティブマトリクス基板上の等価 回路図である。第8図は、第7C図に示す液晶表 示装配の一面架に相当する部分の等価値路図であ

図において、21はTFT倒基板、22は対向 電影側基板、26は液晶層、28はゲート電響配 線、29はソース電極配線、32は対向電極、3 5はTFT、36は絵楽電艦、38は鬱積容量電 なお、圏中、同一符号は同一または相当部分を示す。

特許出版人 シャープ株式会社 代理 人 弁理士 深 見 久 (ほか2名)

特開平3-141325 (9)



\$\$ 1B \$\overline{8}\$

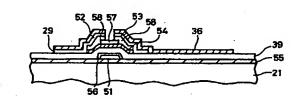
56 41 36 56

39

55

40 38

第 1C 図



21:TFT/则基板

35: TFT

22:村向電極個基板

36: 於集電極

26:液晶層

38: 蓝稜容量電極

28:ゲール配径配線

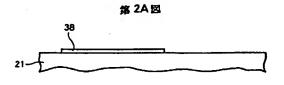
39:ケート紀後度

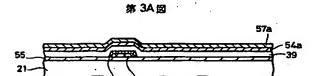
29:ソース電極配線

40:棚助電径

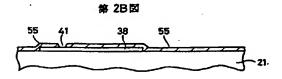
32:村向電極

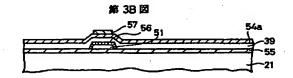
55:酸化轮炔膜

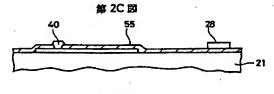


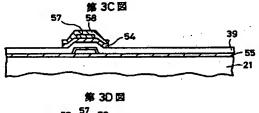


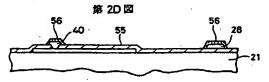
56 51

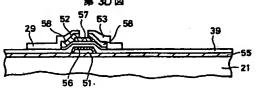






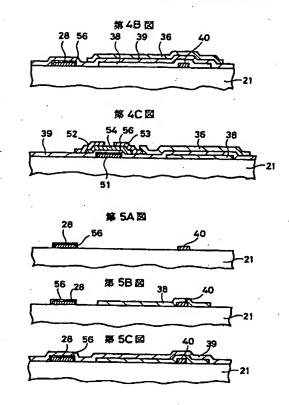


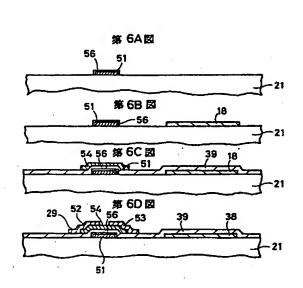


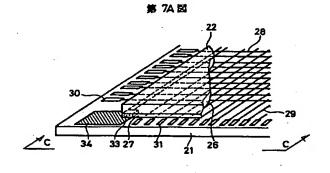


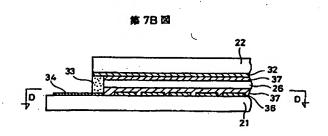
特開平3-141325 (10)

第 4A図

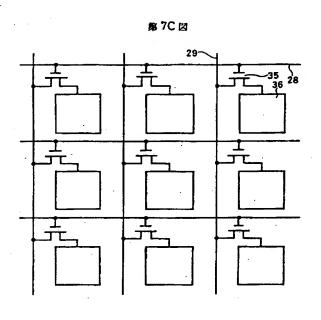


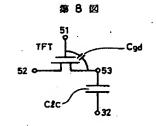


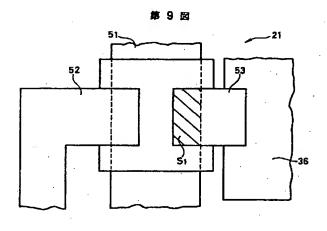


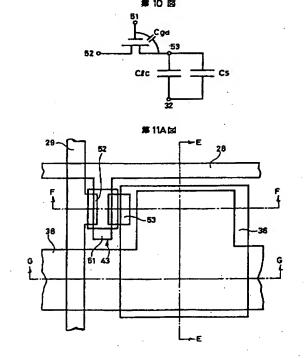


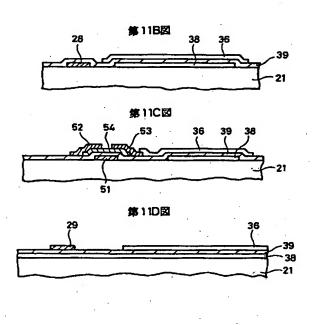
特開半3-141325(11)

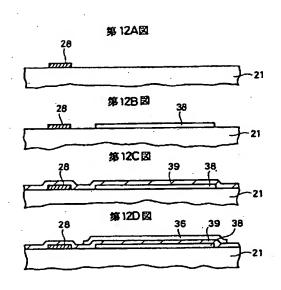












手 統 補 正 書 (方式)

平成2年12月 6日

特許庁長官政

1、事件の表示 .

平成1年特許願第 170808 号

M

2、発明の名称

液晶表示装置およびその製造方法

3、補正をする者

事件との関係 特許出職人

住 所 大阪市阿倍野区長池町22番22号

名 称 (504)シャープ株式会社

代表者 辻 晴 雄

4、代理人

住 所 大阪市北区南森町2丁目1番29号 住友銀行南森町ビル

電話 大阪(06)361-2021(代)

氏名弁理士(6474) 深見久郎

(P)

5、補正命令の日付

平成2年11月27日

特許庁 2.12.10 世 開 課

万式 章

6、補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄

・7、補正の内容

(1) 明細書第28頁第2行ないし第3行の 「第3A図、第3B図、第3D図は、」を「第3 A図、第3B図、第3C図および第3D図は、」 に補正する。

以上